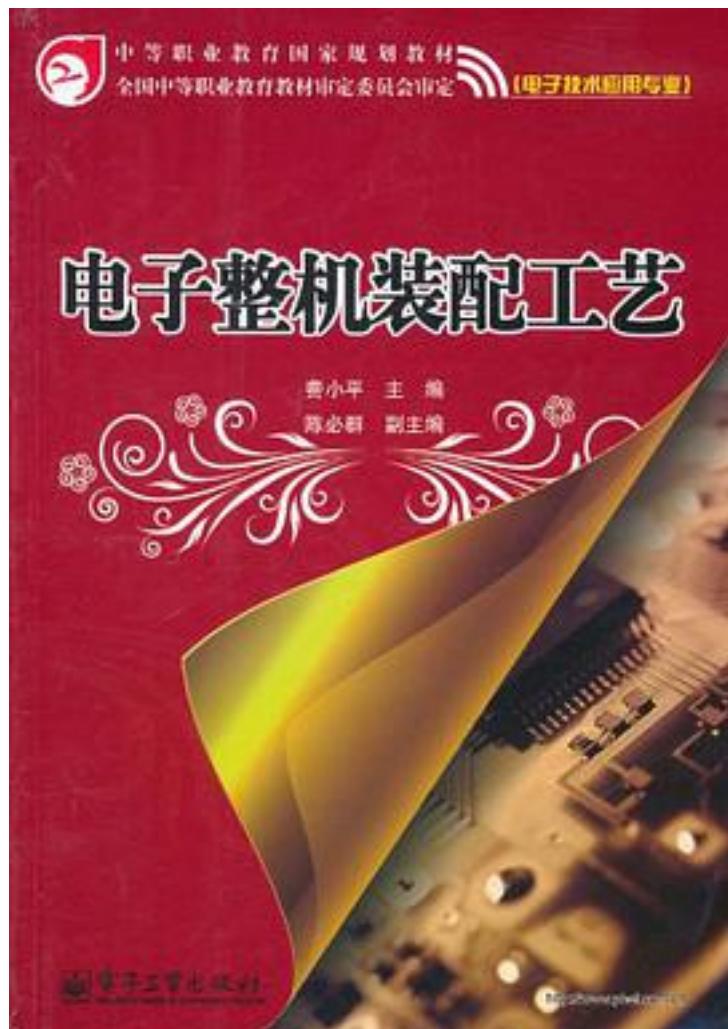


电子整机装配工艺



[电子整机装配工艺 下载链接1](#)

著者:费小平 编

出版者:电子工业出版社

出版时间:2007-7

装帧:

isbn:9787121046612

《电子整机装配工艺》是职业院校电子信息类专业系列教材之一。本教材的编写遵循“

理论够用，实践为重”的原则。全书共分10章，前9章为理论知识，内容包括电子元器件、常用材料和工具、表面安装技术、印制电路板的设计与制作、焊接工艺、整机装配工艺、整机调试与检验、电子产品的技术文件及产品认证和体系认证，每章后有小结和习题；第10章为各知识点的实训项目。

作者介绍:

目录:

[电子整机装配工艺 下载链接1](#)

标签

评论

[电子整机装配工艺 下载链接1](#)

书评

[电子整机装配工艺 下载链接1](#)